

群聯電子 2026 年第二季合併財報公告

本公司除揭露金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)^{註1} 財務資訊外，另補充非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)^{註1-2} 財務資訊(請參閱附表【補充資訊】)，其僅為補充而非替代資訊，且最終實際盈餘分配依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)的財務數據為準，提醒財務報告閱讀人特別注意。

2026 年第二季：金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)財務資訊

- 本季合併營業收入淨額為新台幣 678.88 億元，較前季增加 65.7%，較去年同期增加 279.5%。
- 本季合併毛利率為 65.3%，較前季增加 4.0 個百分點，較去年同期增加 36.2 個百分點。
- 本季合併營業利益為新台幣 263.70 億元，較前季增加 77.7%，較去年同期增加 1,024.0%。
- 本季合併本期淨利為新台幣 262.19 億元，每股盈餘為新台幣 118.57 元。

合併營業收入

本公司 2026 年第二季之合併營業收入淨額為新台幣 678.88 億元，較前季增加 65.7%，較去年同期增加 279.5%。

合併營業毛利及毛利率

本季合併營業毛利為新台幣 443.35 億元，較前季增加 76.5%，較去年同期增加 752.8%。本季合併毛利率為 65.3%，較前季增加 4.0 個百分點，較去年同期增加 36.2 個百分點。

合併營業費用

本季營業費用為新台幣 179.65 億元(佔營業收入 26.5%)，前一季營業費用為新台幣 102.77 億元(佔營業收入 25.1%)，去年同期營業費用為新台幣 28.53 億元(佔營業收入 15.9%)。

本季營業費用主要項目包括：

- ◆ 研究發展費用新台幣 150.99 億元(佔營業收入 22.2%)，高於前一季之新台幣 86.71 億元(佔營業收入 21.2%)，高於去年同期之新台幣 22.48 億元(佔營業收入 12.6%)。
- ◆ 推銷費用新台幣 12.89 億元(佔營業收入 1.9%)，高於前一季之新台幣 7.76 億元(佔營業收入 1.9%)，高於去年同期之新台幣 3.70 億元(佔營業收入 2.1%)。
- ◆ 管理費用新台幣 15.81 億元(佔營業收入 2.3%)，高於前一季之新台幣 8.31 億元(佔營業收入 2.0%)，高於去年同期之新台幣 2.10 億元(佔營業收入 1.2%)。

群聯第二季營業費用較前期及去年同期增加，主要來自於公司持續積極投入長期技術與產品布局，包括先進製程研發、光罩費用、AI 儲存與邊緣 AI 平台開發，以及關鍵人才延攬與員工獎酬提升，是本公司對未來成長動能的積極投資。群聯積極持續的投資研發與人才布局，將有助於提升高價值產品比重、強化群聯競爭優勢，並支撐未來中長期營收與獲利成長。群聯已在本波 AI 浪潮中成功掌握市場商機，未來也將持續擴大 AI-Ecosystem 方案的市佔率。

合併營業利益與營業利益率

本季營業利益為新台幣 263.70 億元，較前季增加 77.7%，較去年同期增加 1,024.0%。本季營業利益率為 38.8%，高於前一季之 36.2%；亦高於去年同期之 13.1%。

合併營業外收支與所得稅

本季營業外淨利益為新台幣 47.05 億元，佔營業收入 6.9%。主要係綜合認列採用權益法認列之關聯企業損益之份額、外幣兌換損益及認列透過損益按公允價值衡量之金融資產損益之結果。本季所得稅費用為新台幣 48.56 億元。

合併本期淨利、淨利率及每股盈餘

本季本期淨利為新台幣 262.19 億元，較前季增加 72.8%，較去年同期增加 3,419.3%。本季淨利率為 38.6%，高於前一季之 37.0%；亦高於去年同期之 4.2%；每股盈餘為新台幣 118.57 元，高於前一季之 68.80 元；亦高於去年同期之 3.60 元。

合併現金及透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動

本季現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 337.99 億元，佔總資產的 17.4%，前季現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 225.75 億元，去年同期現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 140.77 億元。按公允價值衡量之流動金融資產包含基金、國內上市櫃股票及衍生性商品等相關金融商品投資。

合併應收帳款

本季應收帳款淨額合計為新台幣 387.69 億元，平均應收帳款週轉天數 44 日（以本季平均應收帳款淨額及當期銷貨收入年化為計算基礎），高於前季之 41 日；低於去年同期之 55 日。

合併存貨

本季存貨淨額合計為新台幣 917.92 億元，本公司存貨以應用於 Non-Retail 市場為大宗，本公司將持續密切觀察市場需求與公司策略進行存貨調節。本季平均存貨週轉天數 297 日（以本季平均存貨淨額及當期銷貨成本年化為計算基礎），低於前季之 315 日；高於去年同期之 221 日。

註 1. TIFRS 為 Taiwan-International Financial Reporting Standards 縮寫。

註 2. 非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)為金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)之補充而非替代資訊，調節項目為股份基礎給付獎勵及所得稅影響數等，細節請參閱附表補充資訊。

市場近況摘要

NAND 控制晶片暨 NAND 儲存解決方案領導廠商群聯電子 (Phison Electronics Corp.) 於今日 (8/13) 公告 2026 年第二季營運成果。受惠於 AI 相關應用需求持續強勁，群聯 2026 年第二季合併營收達新台幣 678.88 億元，季增與年增雙雙大幅成長；單季每股盈餘(EPS)達新台幣 118.57 元，營收與獲利同步改寫歷史單季新高紀錄，顯示 AI 所帶動的結構性儲存需求浪潮正持續快速發酵。

面對 AI 產業快速發展所帶來的龐大資料與儲存需求，群聯將持續推動「Phison 3.0」轉型策略，超越傳統 NAND 控制晶片領導者的定位，進一步提供整合式 AI 儲存平台與 AI 基礎建設解決方案，涵蓋企業級 SSD、aiDAPTIV™、AI Data Platform 及各項 AI 相關軟體與應用方案。

群聯電子執行長潘健成表示：「AI 正帶動全球儲存產業進入一個與過去完全不同的發展階段。AI 推論所產生的資料與 Token 需求持續快速增加，使 NAND 儲存需求不再如過去只是跟著 PC、手機等終端裝置出貨量成長，而是由 AI 基礎建設與 AI 應用本身創造新的結構性儲存需求。群聯看見這項長期趨勢，因此將積極持續從 NAND 控制晶片技術轉型向 AI 儲存、AI 記憶體與 AI 基礎建設平台延伸，加速透過 Phison 3.0 掌握 AI 時代所帶來的新成長機會。」

潘健成進一步表示：「群聯未來的成長，不只是來自儲存容量的增加，更來自我們能否持續為客戶創造更高附加價值。面對 AI 時代對效能、容量、能耗與成本的全新要求，群聯將積極持續深化與全球 CPU、GPU、OEM、ODM、雲端服務商及 AI 生態系夥伴的策略合作，聚焦企業級、AI 及客製化儲存解決方案，同時大幅降低對低毛利、標準化零售市場的依賴。我們也將持續加速投入研發、強化技術領先與產品差異化，讓群聯從儲存技術供應商進一步成為 AI 基礎建設的重要合作夥伴，為客戶、合作夥伴、員工及股東創造長期且穩定的價值。」

群聯董事會決議擬配發每股現金股利新台幣 60 元，約占 2026 年上半年度每股盈餘 (EPS) 新台幣 187.43 元的 32%。群聯表示，公司理解股東對於更高股利配發的期待，然而考量**公司目前正處於快速成長階段**，董事會在面對原料供應持續嚴峻、兼顧股東報酬、未來成長投資需求及財務彈性後，決議配發每股現金股利新台幣 60 元。公司將維持更為穩健的現金部位，以確保營運彈性並降低潛在資金成本。而本次每股現金股利及現金股利發放總額亦均創下公司歷史新高。

【補充資訊】
非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)
財務資訊調節表

新台幣/百萬元		2026 年第二季	2026 年第一季	2025 年第二季	Q/Q (%)	Y/Y (%)
TIFRS	營業利益	26,370	14,841	2,346	77.7%	1,024.0%
	營利率(%)	38.84%	36.23%	13.11%		
調節項目	股份基礎給付酬勞成本	117	118	(1)		
Non-TIFRS	營業利益	26,487	14,959	2,345	77.1%	1,029.5%
	營利率(%)	39.02%	36.51%	13.11%		

TIFRS	稅後淨利	26,219	15,175	745	72.8%	3,419.3%
	淨利率(%)	38.62%	37.04%	4.16%		
	基本每股盈餘 (NT\$)	118.57	68.80	3.60		
調節項目	股份基礎給付酬勞成本	117	118	(1)		
	金融負債評價損益- ECB B 券 轉換權	13	0	0		
	所得稅影響數	(16)	(18)	0		
Non-TIFRS	稅後淨利	26,333	15,275	744	72.4%	3,439.4%
	淨利率(%)	38.79%	37.29%	4.16%		
	基本每股盈餘 (NT\$)	119.10	69.25	3.60		

註 1：請注意：本表所提供，非以金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)製作之補充財務資訊(簡稱「補充資訊」，為金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)製作之財務報告之補充而非替代資訊，補充資訊之調節項目為股份基礎給付酬勞成本及所得稅影響數等。最終實際盈餘分配將依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)製作之財務報告為準。

註 2：若有數值不等，係因計算取位四捨五入造成。

[群聯公告暨新聞稿訂閱]

如欲獲取群聯新聞稿或其它公告，請訂閱：[群聯投資人關係訊息訂閱](#)

[關於群聯的關鍵數字]

- 超過 25 年的 NAND 控制晶片暨 NAND 儲存方案整合經驗
- 全球超過 5000 位員工，且 70%以上為工程師
- 全球近 2000 個 NAND 儲存相關專利
- 透過 5+5 長期發展大戰略，驅動長期超越千億級營收
- SSD 控制晶片全球市佔率超過 20%
- 車用控制晶片全球市佔率超過 40%
- 群聯與日本 KIOXIA、美光 Micron、SanDisk、三星、SK Hynix、YMTC 等 NAND 原廠，均為長期合作夥伴。
- 超過 80%營收貢獻度來自於『高附加價值』的 NAND 儲存應用市場，包含伺服器、車載系統、嵌入式系統、工控應用、電競主機、生成式 AI 等，讓群聯能在 NAND 產業的波動變化下，依舊能維持相對穩定的營收與獲利。
- 群聯對整體 NAND 產業生態鏈的掌握（包含從上游的 NAND 原廠的雙向合作關係、至下游的 NAND 儲存應用客戶等），是群聯所能帶給全球客戶與夥伴的不可取代價值，也是群聯能在 NAND 產業屹立不搖的關鍵優勢。

[關於群聯電子]

群聯電子 (Phison Electronics Corp.) 長期深耕於 NAND 快閃記憶體控制晶片領域，為全球領先的 NAND 控制晶片與儲存解決方案供應商。隨著產業演進，群聯已由傳統控制晶片設計公司，成功轉型為結合 AI 運算與儲存技術的整合型平台服務商，專注於高附加價值與客製化市場。群聯憑藉深厚的韌體演算法、控制晶片設計與系統整合能力，提供從 IP 授權、晶片設計、系統架構、到整機解決方案的一站式服務，並廣泛應用於資料中心、AI 運算、企業級儲存、工業電腦與嵌入式系統等領域。透過與全球 NAND 原廠及策略夥伴的緊密合作，群聯致力於協助客戶加速產品導入 (Design-in)，打造具備高效能、高可靠性與差異化競爭優勢的儲存與 AI 應用解決方案。

歡迎拜訪 [群聯網站](#) 或 [群聯 Q&A](#) 以更好地了解群聯電子。

群聯電子發言人

于紹庭 Antonio Yu

TEL: 037-586-896 #10019

Mobile: 0979-105-026

Email: antonioyu@phison.com

群聯電子代理發言人

呂國鼎 Kuo-Ting Lu

TEL: 037-586-896 #26022

Mobile: 0979-075-330

Email: kuoting_lu@phison.com

[預測性陳述聲明]

本新聞稿所提供之資訊(除歷史資訊之外)屬於預測性陳述。在此敬告讀者，預測性陳述乃基於群聯之合理認知以及就現狀所作的預估，且將受到各種風險以及不確定因素影響，因此可能造成實際結果和預測性陳述之內容顯著不同。這些風險以及不確定性因素包括但不限於，供給與需求變化、產銷能力、開發成功、及時導入市場、市場競爭、產業循環、客戶財務狀況、匯率浮動、法律訴訟、法令變更、全球經濟變化、自然災害、其他可能會影響群聯業務與營運的不確定因素。鑑於此，讀者請勿倚賴預測性陳述。除法律另有規定外，無論是基於新資訊、未來事件或是其他因素，群聯皆無義務更新預測性陳述。